

A través de la presente carta, yo, Salvador Correa Eyzaguirre, Ingeniero Civil titulado de la Universidad Católica, acredito que participé como Profesor Guía de la memoria de título de Juan Pablo Fierro Carrasco, desarrollada entre abril de 2019 y abril de 2020, titulada "Diseño de Entrepisos para Edificios Habitacionales de Madera y de Construcción Industrializada en Chile".

Dejo esto estipulado para efectos de la inscripción de dicho proyecto en el Concurso de Ingeniería y Construcción de la Semana de la Madera 2020.

20 de julio de 2020

FECHA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Salvador Correa Eyzaguirre', written over a horizontal line.

FIRMA

MARIO WAGNER MUÑOZ  
Ingeniero Civil U. de Chile  
Los Leones 2255 Of. 404 Providencia  
Fono 222049996 E-mail imwm@ingewag.tie.cl

A través de la presente carta, yo, Mario Wagner Muñoz, Ingeniero Civil titulado de la Universidad de Chile, acredito que participé como Profesor Co-Guía de la memoria de título de don Juan Pablo Fierro Carrasco, desarrollada entre abril de 2019 y abril de 2020, titulada “Diseño de Entrepiso para Edificios Habitacionales de Madera y de Construcción Industrializada en Chile”.

Dejo esto estipulado para efectos de la inscripción de dicho proyecto en el Concurso de Ingeniería y Construcción de la semana de la madera 2020.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, located on the right side of the page.

Santiago, 20 de Julio de 2020